Vostro 3581 サービスマニュアル



メモ、注意、警告

() メモ:製品を使いやすくするための重要な情報を説明しています。

△ 注意: ハードウェアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するための方法を説明しています。

▲ 警告:物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

© 2019 年 Dell Inc. またはその関連会社。。Dell、EMC、およびその他の商標は、Dell Inc. またはその子会社の商標です。その他の商 標は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

2019 - 05



1コンピュータ内部の作業	6
安全にお使いいただくために	6
コンピュータ内部の作業を始める前に	6
ESD(静電気放出)保護	7
ESD フィールド・サービス・キット	7
敏感なコンポーネントの輸送	8
コンピュータ内部の作業を終えた後に	
2 テクノロジとコンポーネント	10
DDR4	10
HDMI 1.4	11
USB の機能	12
インテル Optane メモリ	13
インテル Optane メモリの有効化	
インテル Optane メモリの無効化	14
3コンポーネントの取り外しと取り付け	15
推奨ツール	
ネジのリスト	
SD カード	
micro SD カードの取り外し	
micro SD カードの取り付け	17
オプティカルドライブ	
オプティカルドライブの取り外し	17
オプティカルドライブの取り付け	
ベースカバー	19
ベースカバーの取り外し	
ベース カバーの取り付け	
バッテリー	
リチウム イオン バッテリに関する注意事項	
バッテリーの取り外し	
バッテリーの取り付け	
メモリモジュール	24
メモリ モジュールの取り外し	24
メモリ モジュールの取り付け	25
WLAN $h - k$	
WLAN カードの取り外し	
WLAN カードの取り付け	
ソリッドステート ドライブ/インテル Optane	
M.2 2280 ソリッドステート ドライブまたはインテル Optane メモリ(オプション)の	り取り外し
M.2 2280 ソリッドステート ドライブまたはインテル Optane メモリ(オプション)の	0取り付け29
M.2 2230 ソリッドステート ドライブの取り外し	
M.2 2230 ソリッドステート ドライブの取り付け	
コイン型電池	

コイン型電池の取り外し	
コイン型電池の取り付け	
ハードドライブアセンブリー	
ハードドライブアセンブリの取り外し	
ハードドライブアセンブリの取り付け	
ハードドライブ	
ハードドライブの取り外し	
ハードドライブの取り付け	
システムファン	
システム ファンの取り外し	
システム ファンの取り付け	
ヒートシンク	
ヒートシンクの取り外し	
ヒートシンクの取り付け	
VGA ケーブル	
VGAケーブルの取り外し	
VGA ケーブルの取り付け	45
スピーカー	46
スピーカーの取り外し	46
スピーカーの取り付け	47 میں 10
	رب 18
○ ボードの取り外し	
○ ボードの取り// 0	0-۲۰۰۰ ۵۵
し、「「の取り目り	
クッチパッド マセンブリーの取り外し	
タッチパッド フセンブリーの取りたり	
メッテハット ノセンノリーの取り付け	
ブイ ヘノレイ ノ ピノノ ク	
ブイスフレイ ブゼンフラーの取り外し	
ノイスノレイナセノノソの取り付け	86
電源ホダノホート	
電源ホダノ基板の取り外し	
電源ホダン基板の取り付け	61
電源ホダノ	61
電源ホタンの取り外し	
電源ホタンの取り付け	62
ン 人 テ ム 基 权	
システム基板の取り外し	
システム基板の取り付け	
指紋認証リーダー内蔵の電源ボタン アセンブリー	68
指紋認証リーダー内蔵電源ボタンの取り外し	
指紋認証リーダー内蔵電源ボタンの取り付け	
電源アダプタポート	70
電源アダプタ ポートの取り外し	70
電源アダプタ ポートの取り付け	71
ディスプレイベゼル	72
ディスプレイ ベゼルの取り外し	72
ディスプレイ ベゼルの取り付け	73
カメラ	74
カメラの取り外し	74
カメラの取り付け	75

ディスプレイパネル	76
モニター パネルの取り外し	
モニター パネルの取り付け	
ディスプレイヒンジ	80
ディスプレイ ヒンジの取り外し	80
ディスプレイ ヒンジの取り付け	81
ディスプレイケーブル	
モニター ケーブルの取り外し	82
モニター ケーブルの取り付け	
ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリ	
ディスプレイ背面カバーの取り外し	
ディスプレイ背面カバーの取り付け	
パームレストとキーボードアセンブリ	86
パームレストとキーボード アセンブリーの取り外し	

4トラブルシューティング	
ePSA(強化された起動前システムアセスメント)診断	
ePSA 診断の実行	
システム診断ライト	
BIOS のフラッシュ(USB キー)	
BIOSのフラッシュ	
バックアップ メディアと回復オプション	
Wi-Fi 電源の入れ直し	
待機電力の放出	

5 <i>′</i>	ヽルプ	91
	デルへのお問い合わせ	91

安全にお使いいただくために

前提条件

身体の安全を守り、コンピュータを損傷から保護するために、次の安全に関する注意に従ってください。特記がない限り、本書に 記載される各手順は、以下の条件を満たしていることを前提とします。

- コンピュータに付属の「安全に関する情報」を読んでいること。
- コンポーネントは交換可能であり、別売りの場合は取り外しの手順を逆順に実行すれば、取り付け可能であること。

このタスクについて

- メモ:コンピューターのカバーまたはパネルを開ける前に、すべての電源を外してください。コンピュータ内部の作業が終わったら、カバー、パネル、ネジをすべて取り付けてから、電源に接続します。
- ▲ 警告: コンピューター内部の作業を始める前に、お使いのコンピューターに付属しているガイドの安全にお使いいただくための 注意事項をお読みください。その他、安全にお使いいただくためのベストプラクティスについては、法令遵守のホームページ を参照してください。
- ▲ 注意:修理作業の多くは、認定されたサービス技術者のみが行うことができます。製品マニュアルで許可されている範囲に限り、またはオンラインサービスもしくは電話サービスとサポートチームの指示によってのみ、トラブルシューティングと簡単な修理を行うようにしてください。デルが許可していない修理による損傷は、保証できません。製品に付属しているマニュアルの「安全にお使いいただくために」をお読みになり、指示に従ってください。
- △ 注意:静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、コンピューターの裏面にあるコネクタに触れる際に塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。
- △ 注意: コンポーネントとカードは丁寧に取り扱ってください。コンポーネント、またはカードの接触面に触らないでください。 カードは端、または金属のマウンティングブラケットを持ってください。プロセッサなどのコンポーネントはピンではなく、 端を持ってください。
- ▲ 注意:ケーブルを外すときは、コネクタまたはプルタブを引っ張り、ケーブル自身を引っ張らないでください。コネクタにロッキングタブが付いているケーブルもあります。この場合、ケーブルを外す前にロッキングタブを押さえてください。コネクタを引き抜く場合、コネクタピンが曲がらないように、均一に力をかけてください。また、ケーブルを接続する前に、両方のコネクタが同じ方向を向き、きちんと並んでいることを確認してください。
- (i) メモ:お使いのコンピュータの色および一部のコンポーネントは、本書で示されているものと異なる場合があります。

コンピュータ内部の作業を始める前に

このタスクについて

コンピュータの損傷を防ぐため、コンピュータ内部の作業を始める前に、次の手順を実行してください。

- 1. 「安全にお使いいただくための注意」を必ずお読みください。
- 2. コンピュータのカバーに傷がつかないように、作業台が平らであり、汚れていないことを確認します。
- 3. コンピュータの電源を切ります。
- コンピュータからすべてのネットワークケーブルを外します。

△ 注意: ネットワークケーブルを外すには、まずケーブルのプラグをコンピュータから外し、次にケーブルをネットワークデバイスから外します。

- 5. コンピュータおよび取り付けられているすべてのデバイスをコンセントから外します。
- 6. システムのコンセントが外されている状態で、電源ボタンをしばらく押して、システム基板の静電気を除去します。
 - () メモ:静電気による損傷を避けるため、静電気防止用リストバンドを使用するか、コンピューターの裏面にあるコネクタに
 触れる際に塗装されていない金属面に定期的に触れて、静電気を身体から除去してください。

ESD(静電気放出)保護

電気パーツを取り扱う際、ESD は重要な懸案事項です。特に、拡張カード、プロセッサー、メモリ DIMM、およびシステムボードな どの静電気に敏感なパーツを取り扱う際に重要です。ほんのわずかな静電気でも、断続的に問題が発生したり、製品寿命が短くな ったりするなど、目に見えない損傷が回路に発生することがあります。省電力および高密度設計の向上に向けて業界が前進する 中、ESD からの保護はますます大きな懸念事項となってきています。

最近のデル製品で使用されている半導体の密度が高くなっているため、静電気による損傷の可能性は、以前のデル製品よりも高く なっています。このため、以前承認されていたパーツ取り扱い方法の一部は使用できなくなりました。

ESDによる障害には、「致命的」および「断続的」の2つの障害のタイプがあります。

- 致命的 致命的な障害は、ESD 関連障害の約20%を占めます。障害によりデバイスの機能が完全に直ちに停止します。致命的な障害の一例としては、静電気ショックを受けたメモリ DIMM が直ちに「No POST/No Video (POST なし/ビデオなし)」症状を起こし、メモリが存在または機能しないことを示すビープコードが鳴るケースが挙げられます。
- 断続的 断続的なエラーは、ESD 関連障害の約80%を占めます。この高い割合は、障害が発生しても、大半のケースにおいて すぐにはそれを認識することができないことを意味しています。DIMM が静電気ショックを受けたものの、トレースが弱まった だけで、外から見て分かる障害関連の症状はすぐには発生しません。弱まったトレースが機能停止するまでには数週間または 数ヶ月かかることがあり、それまでの間に、メモリ整合性の劣化、断続的メモリエラーなどが発生する可能性があります。

認識とトラブルシューティングが困難なのは、「断続的」(「潜在的」または「障害を負いながら機能」とも呼ばれる)障害です。

ESD による破損を防ぐには、次の手順を実行します。

- 適切に接地された、有線の ESD リストバンドを使用します。ワイヤレスの静電気防止用リストバンドの使用は、現在許可されていません。これらのリストバンドでは、適切な保護がなされません。パーツの取り扱い前にシャーシに触れる方法では、感度が増したパーツを ESD から十分に保護することができません。
- 静電気の影響を受けやすいすべてのコンポーネントは、静電気のない場所で扱います。可能であれば、静電気防止フロアパッド および作業台パッドを使用します。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントを輸送用段ボールから取り出す場合は、コンポーネントを取り付ける準備ができるまで、静電気防止梱包材から取り出さないでください。静電気防止パッケージを開ける前に、必ず身体から静電気を放出してください。
- 静電気の影響を受けやすいコンポーネントを輸送する場合は、あらかじめ静電気防止コンテナまたは静電気防止パッケージに格納します。

ESD フィールド・サービス・キット

最も頻繁に使用されるサービスキットは、監視されないフィールド・サービス・キットです。各フィールド・サービス・キットは、静電 対策マット、リストストラップ、そしてボンディングワイヤーの3つの主要コンポーネントから構成されています。

ESD フィールド・サービス・キットのコンポーネント

ESD フィールド・サービス・キットのコンポーネントは次のとおりです。

- 静電対策マット 静電対策マットは散逸性があるため、サービス手順の間にパーツを置いておくことができます。静電対策マットを使用する際には、リストストラップをしっかりと装着し、ボンディングワイヤーをマットと作業中のシステムの地金部分のいずれかに接続します。正しく準備できたら、サービスパーツを ESD 袋から取り出し、マット上に直接置きます。ESD に敏感なアイテムは、手のひら、ESD マット上、システム内、または ESD 袋内で安全です。
- リストストラップとボンディングワイヤー リストストラップとボンディングワイヤーは、ESD マットが不要な場合に手首と ハードウェアの地金部分に直接接続したり、マット上に一時的に置かれたハードウェアを保護するために静電対策マットに接続 したりできます。皮膚、ESD マット、そしてハードウェアをつなぐ、リストストラップとボンディングワイヤーの物理的接続を ボンディングと呼びます。リストストラップ、マット、そしてボンディングワイヤーが含まれたフィールド・サービス・キットの みを使用してください。ワイヤレスのリストストラップは使用しないでください。リストストラップの内部ワイヤーは、通常の 装着によって損傷が発生します。よって、事故による ESD のハードウェア損傷を避けるため、リスト・ストラップ・テスターを 使用して定期的に確認する必要があります。リストストラップとボンディングワイヤーは少なくとも週に一度テストすること をお勧めします。

- ESD リスト・ストラップ・テスター ESD ストラップの内側にあるワイヤーは、時間の経過に伴って損傷を受けます。監視され ないキットを使用する場合には、サービスコールのたびに定期的にストラップをテストすることがベストプラクティスです。最 低でも週に一度テストします。テストには、リスト・ストラップ・テスターを使用することが最善です。リスト・ストラップ・テス ターを所有していない場合には、地域オフィスに在庫を問い合わせてください。テストを実行するには、リストストラップを手 首に装着した状態で、リストストラップのボンディングワイヤーをテスターに接続し、ボタンを押してテストを行います。テス ト合格の場合には緑の LED が点灯し、テスト不合格の場合には赤い LED が点灯し、アラームが鳴ります。
- 絶縁体要素 プラスチック製のヒートシンクの覆いなど、ESD に敏感なデバイスを、高く帯電していることが多いインシュレータ内蔵パーツから遠ざけることが重要です。
- 作業現場環境 ESD フィールド・サービス・キットを配備する前に、お客様の場所の状況を評価します。たとえば、サーバ環境用 にキットを配備するのと、デスクトップや携帯デバイス用にキットを配備することは異なります。サーバは通常、データセン ター内のラックに設置され、デスクトップや携帯デバイスはオフィスのデスク上か、仕切りで区切られた作業場所に配置されま す。物品が散乱しておらず ESD キットを広げるために十分な平らな広いエリアを探してください。このとき、修理対象のシス テムのためのスペースも考慮してください。また、作業場所に ESD の原因と成り得る絶縁体がないことも確認します。ハード ウェアコンポーネントを実際に取り扱う前に、作業場所では常に発泡スチロールおよびその他のプラスチックなどのインシュ レータは敏感なパーツから最低 30 cm (12 インチ)離して置きます。
- 静電気を防止する梱包 すべての ESD に敏感なデバイスは、静電気の発生しない梱包材で発送および受領する必要があります。メタルアウト/静電気防止袋の使用をお勧めします。なお、損傷した部品は、新しい部品が納品されたときと同じ ESD 保護袋とパッケージを使用して返却される必要があります。ESD 保護袋は折り重ねてテープで封をし、新しい部品が納品されたときの箱に同じエアクッション梱包材をすべて入れてください。ESD に敏感なデバイスは、ESD 保護の作業場でのみパッケージから取り出すようにします。ESD 保護袋では、中身のみ保護されるため、袋の表面に部品を置かないでください。パーツは常に、手の中、ESD マット上、システム内、または静電気防止袋内にあるようにしてください。
- 敏感なコンポーネントの輸送 交換用パーツやデルに返却するパーツなど、ESD に敏感なパーツを輸送する場合には、安全に輸送するため、それらのパーツを静電気防止袋に入れることが非常に重要です。

ESD 保護の概要

すべてのフィールドサービス技術者は、デル製品を保守する際には、従来型の有線 ESD 接地リストバンドおよび保護用の静電対策 マットを使用することをお勧めします。さらに技術者は、サービスを行う際に、静電気に敏感なパーツからあらゆる絶縁体パーツを 遠ざけ、静電気に敏感なパーツの運搬には静電気防止バッグを使用することが非常に重要です。

敏感なコンポーネントの輸送

交換パーツまたはデルに返送する部品など、ESD に敏感なコンポーネントを輸送する場合は、安全輸送用の静電気防止袋にこれら の部品を入れることが重要です。

装置の持ち上げ

重量のある装置を持ち上げる際は、次のガイドラインに従います。

- 1. バランスの取れた足場を確保します。足を開いて安定させ、つま先を外に向けます。
- 2. 腹筋を締めます。腹筋は、持ち上げる際に背骨を支え、負荷の力を弱めます。
- 3. 背中ではなく、脚を使って持ち上げます。
- 4. 荷を身体に近づけます。背骨に近づけるほど、背中に及ぶ力が減ります。
- 荷を持ち上げるときも降ろすときも背中を伸ばしておきます。荷に体重をかけてないでください。身体や背中をねじらないようにします。
- 6. 反対に荷を置くときも、同じ手法に従ってください。

コンピュータ内部の作業を終えた後に

このタスクについて

取り付け手順が完了したら、コンピュータの電源を入れる前に、外付けデバイス、カード、ケーブルが接続されていることを確認し てください。

手順

1. 電話線、またはネットワークケーブルをコンピュータに接続します。

△ 注意: ネットワークケーブルを接続するには、まずケーブルをネットワークデバイスに差し込み、次に、コンピュータに差し込みます。

- 2. コンピュータ、および取り付けられているすべてのデバイスをコンセントに接続します。
- 3. コンピュータの電源を入れます。
- 4. 必要に応じて ePSA 診断を実行して、コンピュータが正しく動作することを確認します。

テクノロジとコンポーネント

 メモ:本セクションに記載されている手順は、Windows 10 オペレーティングシステム搭載のコンピュータに適用されます。 Windows 10 は工場出荷時にコンピュータにインストールされています。

トピック:

- · DDR4
- HDMI 1.4
- ・ USBの機能
- インテル Optane メモリ

DDR4

DDR4(ダブル データ レート第4世代)メモリは、DDR2 および DDR3 テクノロジーを高速化した後継メモリです。DDR3 の容量は DIMM あたり最大 128 GB ですが、DDR4 では最大 512 GB です。ユーザーが間違った種類のメモリをシステムに取り付けるのを避け るため、DDR4 同期ダイナミック ランダム アクセス メモリの設計は、SDRAM および DDR と異なっています。

DDR4 に必要な動作電圧はわずか 1.2 ボルトで、1.5 ボルトを必要とする DDR3 と比較して 20 パーセント低くなっています。DDR4 は、ホスト デバイスがメモリをリフレッシュしなくてもスタンバイに移行できる、ディープ パワーダウン モードもサポートしてい ます。ディープ パワーダウン モードでは、スタンバイ電力消費量が 40~50 パーセント低減されると期待されています。

DDR4 の詳細

DDR3とDDR4メモリモジュール間には、以下の微妙な違いがあります。

切り込みの違い

DDR4 モジュールの切り込みは、DDR3 モジュールの切り込みとは別の位置にあります。切り込みは両方とも挿入側にありますが、 DDR4 の切り込みの位置は若干異なっています。これにより、モジュールが互換性のないボードまたはプラットフォームに取り付け られないようにします。



図1.切り込みの違い

厚み増加

DDR4 モジュールは DDR3 より若干厚く、より多くの信号レイヤーに対応します。



図2.厚みの違い

カーブしたエッジ

DDR4 モジュールのエッジはカーブしているため挿入が簡単で、メモリの取り付け時にかかる PCB への圧力を和らげます。



図 3. カーブしたエッジ

メモリエラー

システムでメモリ エラーが発生した場合、「ON-FLASH-FLASH」または「ON-FLASH-ON」という新しい障害コードが表示されます。 すべてのメモリが故障した場合、LCD は起動しません。メモリ障害のトラブルシューティングを実行するには、一部のポータブル システムと同様に、システムの底部またはキーボードの下にあるメモリ コネクタで動作確認済みのメモリ モジュールを試します。

(i) メモ: DDR4 メモリは基板に埋め込まれており、図や説明で示されているように交換可能な DIMM ではありません。

HDMI 1.4

このトピックでは、HDMI 1.4 とその機能について、利点をまじえて説明します。

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)は、業界でサポートされている、完全デジタルの未圧縮のオーディオ/ビデオインター フェイスです。HDMI は、DVD プレイヤ、または A/V レシーバなどの互換性のあるデジタルオーディオ/ビデオソースと、デジタル TV (DTV) などの互換性のあるデジタルオーディオおよび/またはビデオモニタ間にインターフェイスを提供します。対象とする用 途は、HDMI TV、および DVD プレイヤです。主な利点は、ケーブル数の削減とコンテンツ保護のプロビジョニングです。HDMI は、 1本のケーブルで標準の拡張ビデオ (HD ビデオ)に加え、マルチチャネルデジタルオーディオをサポートします。

(i) メモ: HDMI 1.4 は 5.1 チャネルオーディオをサポートします。

HDMI 1.4 の機能

- HDMI イーサネットチャネル 高速ネットワークを HDMI リンクに追加すると、ユーザーは別のイーサネットケーブルなしで IP 対応デバイスをフル活用できます。
- オーディオリターンチャネル チューナー内蔵の HDMI 接続 TV で、別のオーディオケーブルの必要なくオーディオデータ「アップ ストリーム」をサラウンドオーディオシステムに送信できます。
- 3D メジャーな 3D ビデオ形式の入力 / 出力プロトコルを定義し、本当の 3D ゲームと 3D ホームシアターアプリケーションの下準備をします。
- コンテンツタイプ コンテンツタイプに基づいて TV でイメージ設定を最適化できる、ディスプレイとソースデバイス間のコン テンツタイプのリアルタイム信号です。
- ・ **追加のカラースペース** デジタル写真とコンピュータグラフィックスで使用される追加のカラーモデルのためのサポートが追加 されています。
- 4K サポート 1080p をはるかに超えるビデオ解像度を可能にし、多くの映画館で使用されるデジタルシネマシステムに匹敵する次世代ディスプレイをサポートします。
- HDMI マイクロコネクタ 1080p までのビデオ解像度をサポートする、電話やその他のポータブルデバイス用の新しくて小さい コネクタです。
- 車両用接続システム 真の HD 品質を配信しつつ、自動車環境に特有の需要を満たすように設計された、車両用ビデオシステムの新しいケーブルとコネクタです。

HDMI の利点

- ・ 高品質の HDMI で、鮮明で最高画質の非圧縮のデジタルオーディオとビデオを転送します。
- 低コストの HDMI は、簡単で効率の良い方法で非圧縮ビデオ形式をサポートすると同時に、デジタルインタフェースの品質と機能を提供します。
- ・ オーディオ HDMI は、標準ステレオからマルチチャンネル・サラウンド・サウンドまで複数のオーディオ形式をサポートします

- HDMIは、ビデオとマルチチャンネルオーディオを1本のケーブルにまとめることで、A/Vシステムで現在使用している複数の ケーブルの費用、複雑さ、混乱を取り除きます。
- ・ HDMI はビデオソース(DVD プレーヤーなど)と DTV 間の通信をサポートし、新しい機能に対応します。

USB の機能

USB(ユニバーサル シリアル バス)は 1996 年に導入されました。これにより、ホスト コンピューターと周辺機器(マウス、キー ボード、外付けドライバ、プリンタなど)との接続が大幅にシンプルになりました。

下記の表を参照して USB の進化について簡単に振り返ります。

表 1. USB の進化

タイプ	データ転送速度	カテゴリ	導入された年
USB 2.0	480 Mbps	High Speed	2000
USB 3.0/USB 3.1 Gen 1	5 Gbps	Super Speed	2010 年
USB 3.1 Gen 2	10 Gbps	Super Speed	2013

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB)

長年にわたり、USB 2.0 は、PC 業界の事実上のインターフェイス標準として確実に定着しており、約 60 億個のデバイスがすでに 販売されていますが、コンピューティング ハードウェアのさらなる高速化と広帯域幅化へのニーズの高まりから、より高速なイン ターフェイス標準が必要になっています。USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は、理論的には USB 2.0 の 10 倍のスピードを提供することで、こ のニーズに対する答えをついに実現しました。USB 3.1 Gen 1の機能概要を次に示します。

- より速い転送速度(最大 5 Gbps)
- ・ 電力を大量消費するデバイスにより良く適応させるために拡大された最大バスパワーとデバイスの電流引き込み
- 新しい電源管理機能
- 全二重データ転送と新しい転送タイプのサポート
- ・ USB 2.0 の下位互換性
- ・ 新しいコネクタとケーブル

以下のトピックには USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 に関するよくある質問の一部が記載されています。



速度

現時点で最新の USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 仕様では、Super-Speed、Hi-Speed、および Full-Speed の 3 つの速度モードが定義されてい ます。新しい SuperSpeed モードの転送速度は 4.8 Gbps です。この仕様では下位互換性を維持するために、Hi-speed モード(USB 2.0、480 Mbps) および Full-speed モード(USB 1.1、12 Mbps)の低速モードもサポートされています。

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は次の技術変更によって、パフォーマンスをさらに向上させています。

- ・ 既存の USB 2.0 バスと並行して追加された追加の物理バス(以下の図を参照)。
- USB 2.0 には4本のケーブル(電源、接地、および差分データ用の1組)がありましたが、USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 では2組の差分信号(送受信)用にさらに4本追加され、コネクタとケーブルの接続は合計で8つになります。
- USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は、USB 2.0 の半二重配置ではなく、双方向データインターフェイスを使用します。これにより、帯域幅が理論的に 10 倍に増加します。



高精細ビデオ コンテンツ、テラバイトのストレージ デバイス、超高解像度のデジタル カメラなどのデータ転送に対する要求がます ます高まっている現在、USB 2.0 は十分に高速ではない可能性があります。さらに、理論上の最大スループットである 480 Mbps を 達成する USB 2.0 接続は存在せず、現実的なデータ転送率は、最大で約 320 Mbps (40 MB/s) となっています。同様に、USB 3.0/ USB 3.1 Gen 1 接続が 4.8 Gbps のスループットを達成することはありません。実際には、オーバーヘッドを含めて 400 MB/s の最大 転送率であると想定されますが、この速度でも USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は USB 2.0 の 10 倍向上しています。

用途

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 により、デバイスで転送率が向上し、帯域幅に余裕ができるので、全体的なエクスペリエンスが向上しま す。以前の USB ビデオは、最大解像度、レイテンシ、ビデオ圧縮のそれぞれの観点でほとんど使用に耐えないものでしたが、利用 可能な帯域幅が 5~10 倍になれば、USB ビデオ ソリューションの有用性がはるかに向上することが容易に想像できます。単一リン クの DVI では、約 2 Gbps のスループットが必要です。480 Mbps では制限がありましたが、5 Gbps では十分すぎるほどの帯域幅が 実現します。4.8 Gbps の速度が見込めることで、新しいインターフェイス標準の利用範囲は、以前は USB 領域ではなかった外部 RAID ストレージ システムのような製品へと拡大する可能性があります。

以下に、使用可能な SuperSpeed USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 の製品の一部をリストアップします。

- ・ デスクトップ用外付け USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ハード ドライブ
- ・ ポータブル USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ハード ドライブ
- ・ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ドライブ ドックおよびアダプタ
- ・ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 フラッシュ ドライブおよびリーダー
- ・ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ソリッドステート ドライブ
- · USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 RAID
- ・ オプティカルメディアドライブ
- ・ マルチメディアドライブ
- ・ ネットワーク
- ・ USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 アダプタ カードおよびハブ

互換性

USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 は最初から慎重に計画されており、USB 2.0 との互換性を完全に維持しています。まず、USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 では新しいプロトコルの高速能力を利用するために、新しい物理接続と新しいケーブルが指定されていますが、コネクタ自体は 4 つの USB 2.0 接点が以前と同じ場所にある同じ長方形のままです。USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 ケーブルには独立してデータを送受信するための 5 つの新しい接続があり、これらは、適切な SuperSpeed USB 接続に接続されている場合にのみ接続されます。

Windows 10 は USB 3.1 Gen 1 コントローラーを標準装備しています。一方、以前のバージョンの Windows では、USB 3.0/USB 3.1 Gen 1 コントローラー用の個別のドライバが引き続き必要です。

インテル Optane メモリ

インテル Optane メモリはストレージ アクセラレーターとしてのみ機能します。お使いのコンピューターに搭載されているメモリ (RAM)に取って代わるものでも、それを追加するものでもありません。

() メモ:インテル Optane メモリは、次の要件を満たすコンピューターでサポートされます。

- 第7世代以降のインテル Core i3/i5/i7 プロセッサー
- Windows 10 64 ビット バージョン以降

・ インテル ラピッド ストレージ テクノロジー ドライバ バージョン 15.9.1.1018 以降

表 2. インテル Optane メモリの仕様

特長	仕様
インタフェース	PCle 3x2 NVMe 1.1
コネクタ	M.2 カード スロット(2230/2280)
サポートされている構成	 第7世代以降のインテル Core i3/i5/i7 プロセッサー Windows 10 64 ビット バージョン以降 インテル ラピッド ストレージ テクノロジー ドライバ バージョン 15.9.1.1018 以降

容量

32 GB または 64 GB

インテル Optane メモリの有効化

手順

- 1. タスクバーで検索ボックスをクリックし、「Intel Rapid Storage Technology」と入力します。
- 2. [Intel Rapid Storage Technology] をクリックします。
- 3. [Status] タブで [Enable] をクリックし、インテル Optane メモリを有効にします。
- 4. 警告画面で互換性のある高速ドライブを選択し、[Yes]をクリックして、インテル Optane メモリの有効化を続行します。
- 5. [Intel Optane memory] > [Reboot]をクリックし、インテル Optane メモリを有効にします。
- メモ:完全なパフォーマンスメリットを得るには、有効化後、アプリケーションは最大で3回の起動が必要になる可能性があります。

インテル Optane メモリの無効化

このタスクについて

- △ 注意: インテル Optane メモリの無効化後、インテル Rapid Storage Technology のドライバをアンインストールしないでくだ さい。ブルー スクリーンのエラーが発生します。インテル Rapid Storage Technology のユーザー インターフェイスは、ドラ イバをアンインストールせずに削除できます。
- メモ:インテル Optane メモリの無効化は、インテル Optane メモリ モジュールによって高速化された SATA ストレージ デバ イスをコンピューターから取り外す前に行う必要があります。

- 1. タスクバーで検索ボックスをクリックし、「Intel Rapid Storage Technology」と入力します。
- 2. [Intel Rapid Storage Technology]をクリックします。[Intel Rapid Storage Technology]ウィンドウが表示されます。
- 3. [Intel Optane memory] タブで [Disable] をクリックし、インテル Optane メモリを無効にします。
- 警告を受け入れる場合は、[Yes]をクリックします。
 無効化の進行状況が表示されます。
- 5. [Reboot] をクリックして、インテル Optane メモリの無効化を完了し、コンピューターを再起動します。

コンポーネントの取り外しと取り付け

3

推奨ツール

本マニュアルの手順には以下のツールが必要です。

- ・ #0 プラス ドライバー
- ・ #1 プラス ドライバ
- ・ プラスチックスクライブ

() メモ: #0 ネジ ドライバはネジ 0-1 用、#1 ネジ ドライバはネジ 2-4 用です。

ネジのリスト

次の表には、さまざまなコンポーネントを固定するために使用されるネジのリストが記載されています。

表 3. ネジのリスト

コンポーネント	ネジの種類	数	ネジの画像
ベースカバー	M2.5x6	6	① ① メモ: ネジの色は、発注時の構成 によって異なります。
バッテリー	M2x3	4	@
ディスプレイパネル	M2x2	4	
システムファン	M2x5	3	
ハードドライブアセンブリ	M2x3	4	ę
ハードドライブブラケット	M3x3	4	
ヒートシンク	M2x3	3	*
ヒンジ	M2.5x2.5	10	
1/0 ボード	M2x4	2	
オプティカルドライブブラケッ ト	M2x3	2	9
光学ドライブ コネクタ ボード	M2x2 大頭	1	
電源アダプタポート	M2x2	1	•

コンポーネント	ネジの種類	数	ネジの画像
電源ボタンボード	M2x3	1	e
指紋認証リーダー内蔵電源ボタン (オプション)	M2x2	1	<i>2</i>
ソリッドステートドライブ	M2x2	1	?
ソリッドステートドライブ	M2x3	1	?
システム基板	M2x4	1	
タッチパッド	M2x2	6	<i>31</i>
ワイヤレスカードブラケット	M2x3	1	9

SD カード

micro SD カードの取り外し

前提条件

1. 「コンピュータ内部の作業を始める前に」の手順に従います。

- 1. micro SD カードを押して、コンピューターから外します。
- 2. micro SD カードをコンピューターから引き出します。



micro SD カードの取り付け

手順

所定の位置にカチッと収まるまで、micro SD カードをスロットに差し込みます。



次の手順

1. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

オプティカルドライブ

オプティカルドライブの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. microSD カードを取り外します。

- 1. 光学ドライブをシステムに固定している1本のネジ(M2x5)を外します[1]。
- 2. オプティカルドライブをコンピュータから引き出します [2]。



オプティカルドライブの取り付け

手順

1. カチッと所定の位置に収まるまで、光学ドライブをスロットに差し込みます[1]。

2. 光学ドライブをシステムに固定する1本のネジ(M2x5)を取り付けます[2]。



- 1. microSD カードを取り付けます。
- 2.「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ベースカバー

ベースカバーの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. SD メモリ カードを取り外します。
- 3. オプティカルドライブを取り付けます。

- 1. 3本の拘束ネジを緩めます [1]。
- ベースカバーをパームレストとキーボードアセンブリーに固定している1本のネジ(M2x4),2本のネジ(M2x2),および6本のネジ(M2.5x7)を取り外します[2、3、4]。



- 3. ベース カバーを右上隅から順に持ち上げ [1]、ベース カバーの右側を開きます [2]。
- 4. ベース カバーの左側を持ち上げてシステムから取り外します [3]。



ベース カバーの取り付け

- 1. ベース カバーをパームレストとキーボード アセンブリーにセットします [1]。
- 2. 所定の位置に収まるまで、ベースカバーの右側を押し込みます[2、3]。



3. 3本の拘束ネジを締めて、ベースカバーをパームレストとキーボードアセンブリーに固定する1本のネジ(M2x4)、2本のネジ (M2x2)、6本のネジ(M2.5x7)を取り付けます[1、2、3、4]。



- 1. SD メモリ カードを取り付けます
- 2. オプティカルドライブを取り付けます。
- 3.「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

バッテリー

リチウム イオン バッテリに関する注意事項

∕│注意:

- ◆ リチウムイオン バッテリを取り扱う際は、十分に注意してください。
- システムから取り外す前に、できる限りバッテリを放電してください。放電は、システムからACアダプタを取り外してバ ッテリを消耗させることで実行できます。
- ◆ バッテリを破壊したり、落としたり、損傷させたり、バッテリに異物を侵入させたりしないでください。
- バッテリを高温にさらしたり、バッテリ パックまたはセルを分解したりしないでください。
- バッテリの表面に圧力をかけないでください。
- バッテリを曲げないでください。
- 種類にかかわらず、ツールを使用してバッテリをこじ開けないでください。
- バッテリやその他のシステムコンポーネントの偶発的な破裂や損傷を防ぐため、この製品のサービス作業中に、ネジを紛失したり置き忘れたりしないようにしてください。
- 膨張によってリチウムイオン バッテリがコンピュータ内で詰まってしまう場合、穴を開けたり、曲げたり、押しつぶした りすると危険なため、無理に取り出そうとしないでください。そのような場合は、デル テクニカル サポートにお問い合わ せください。www.dell.com/contactdell を参照してください。
- ◆ 必ず、www.dell.com または Dell 認定パートナーおよび再販業者から正規のバッテリを購入してください。

バッテリーの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。

- 1. バッテリーケーブルをシステム基板から外します[1]。
- 2. バッテリをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している4本のネジ(M2x3)を取り外します [2]。
- 3. バッテリを持ち上げて、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します [3]。



バッテリーの取り付け

- 1. バッテリのネジ穴をパームレストとキーボード アセンブリーのネジ穴に合わせます [1]。
- 2. バッテリをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する4本のネジ(M2x3)を取り付けます[2]。
- 3. バッテリ ケーブルをシステム基板に接続します [3]。



- 1. ベース カバーを取り付けます。
- 2. 光学ドライブを取り付けます。
- 3. microSD カードを取り付けます。
- 4. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

メモリモジュール

メモリ モジュールの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. SD カードを取り外します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。オプティカルドライブの取り外し
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します

- 1. メモリ モジュールが持ち上がるまでメモリ モジュールを固定しているクリップを引きます [1]。
- 2. メモリ モジュールをメモリ モジュール スロットから取り外します [2]。



メモリ モジュールの取り付け

手順

- 1. メモリモジュールの切り込みをメモリモジュールスロットのタブに合わせます。
- 2. メモリ モジュールを斜めにしてスロットにしっかりと差し込みます [1]。
- 3. クリップで固定されるまで、メモリ モジュールを押し込みます [2]。

() メモ:カチッという感触がない場合は、メモリモジュールを取り外して、もう一度差し込んでください。



- 1. バッテリ ケーブルを接続します。
- 2. ベース カバーを取り付けます
- 3. SD メモリ カードを取り付けます
- 4. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

WLAN カード

WLAN カードの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します

- 1. WLAN カード ブラケットをシステム基板に固定している M2x3 ネジを外します [1]。
- 2. WLAN ケーブルを固定している WLAN カード ブラケットをスライドさせて取り外します [2]。
- 3. WLAN ケーブルを WLAN カードのコネクタから外します [3]。
- 4. WLAN カードを持ち上げてコネクタから取り外します [4]。



WLAN カードの取り付け

このタスクについて

△ 注意: WLAN カードへの損傷を避けるため、カードの下にケーブルを置かないでください。

- 1. WLAN カードをシステム基板のコネクタに差し込みます [1]。
- 2. WLAN ケーブルを WLAN カードのコネクタに接続します [2]。
- 3. WLAN カード ブラケットを取り付けて WLAN ケーブルを固定します [3]。
- 4. 1本のネジ(M2x3)を取り付けて、WLAN ブラケットを WLAN カードに固定します [4]。



- 1. バッテリ ケーブルを接続します。
- 2. ベースカバーを取り付けます。
- 3. 光学ドライブを取り付けます。
- 4. microSD カードを取り付けます。
- 5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ソリッドステート ドライブ/インテル Optane

M.2 2280 ソリッドステート ドライブまたはインテル Optane メモリ(オプション)の取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します

- 1. サーマル プレートをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している拘束ネジを緩めます [1]。
- 2. サーマル プレートをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している1本のネジ(M2x3)を外します [2]。
- 3. ソリッドステート ドライブ/インテル Optane スロットからサーマル プレートを引き出して取り外します [3]。
- ソリッドステート ドライブ/インテル Optane をスライドさせて持ち上げ、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します [4]。



M.2 2280 ソリッドステート ドライブまたはインテル Optane メモリ(オプション)の取り付け

- タブ付きソリッドステートドライブ/インテル Optane をスライドさせて、ソリッドステートドライブ/インテル Optane のスロットに挿入します [1、2]。
- 2. サーマル プレートをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する拘束ネジを締めます [3]。
- 3. サーマル プレートをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する1本のネジ(M2x3)を取り付けます [4]。



- 1. バッテリ ケーブルを接続します。
- 2. ベースカバーを取り付けます。
- 3. 光学ドライブを取り付けます。
- **4.** microSD カードを取り付けます。
- 5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

M.2 2230 ソリッドステート ドライブの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します

- 1. サーマル プレートをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している拘束ネジを緩めます [1]。
- 2. サーマル プレートをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している1本のネジ(M2x3)を外します [2]。
- 3. サーマル プレートをスライドさせてソリッドステートドライブ スロットから取り外します [3]。



- 4. サーマル プレートを裏返します。
- 5. ソリッドステート ドライブをサーマル プレートに固定している1本のネジ(M2x2)を外します [1]。
- 6. ソリッドステート ドライブを持ち上げて、サーマル プレートから取り外します [2]。



M.2 2230 ソリッドステート ドライブの取り付け

手順

ソリッドステート ドライブをサーマル プレートのスロットに差し込みます [1]。
 ソリッドステート ドライブをサーマル プレートに固定する1本のネジ(M2x2)を取り付けます [2]。



- 3. ソリッドステートドライブの切り込みをソリッドステートドライブスロットのタブの位置に合わせます。
- 4. タブ付きソリッドステート ドライブをスライドさせて、ソリッドステート ドライブ スロットに挿入します [1]。
- 5. サーマル プレートをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する拘束ネジを締めます [2]。
- 6. サーマル プレートをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する1本のネジ(M2x3)を取り付けます[3]。



- 1. バッテリ ケーブルを接続します。
- 2. ベース カバーを取り付けます。
- 3. 光学ドライブを取り付けます。
- 4. microSD カードを取り付けます。
- 5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

コイン型電池

コイン型電池の取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します

手順

- 1. プラスチック スクライブを使用して、コイン型電池を I/O ボードのスロットから慎重に取り外します [1]。
- 2. コイン型電池をシステムから取り外します [2]。



コイン型電池の取り付け

- 1. プラス側を上にして、コイン型電池を I/O ボードのバッテリ ソケットに挿入します [1]。
- 2. 電池が所定の位置にカチッと収まるまで電池を押します [2]。



- 1. バッテリ ケーブルを接続します。
- 2. ベースカバーを取り付けます。
- 3. 光学ドライブを取り付けます。
- **4.** microSD カードを取り付けます。
- 5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ハードドライブアセンブリー

ハードドライブアセンブリの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. オプティカルドライブを取り外します。
- 4. ベース カバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します。

- 1. ラッチを持ち上げて、ハード ドライブ ケーブルをシステム基板から外します [1]。
- 2. ハードドライブアセンブリーをパームレストとキーボードアセンブリーに固定している4本のネジ(M2x3)を取り外します[2]。
- 3. ハードドライブアセンブリーをケーブルと一緒に持ち上げ、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します [3]。



ハードドライブアセンブリの取り付け

- 1. ハードドライブアセンブリーのネジ穴をパームレストとキーボード アセンブリーのネジ穴に合わせます [1]。
- 2. ハードドライブアセンブリーをパームレストとキーボードアセンブリーに固定する4本のネジ(M2x3)を取り付けます[2]。
- 3. ハード ドライブ ケーブルをシステム基板に接続し、ラッチを閉じてケーブルを固定します [3]。



- 1. バッテリ ケーブルを接続します。
- 2. ベース カバーを取り付けます。
- 3. 光学ドライブを取り付けます。
- 4. microSD カードを取り付けます。
- 5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ハードドライブ

ハードドライブの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. オプティカルドライブを取り外します。
- 4. ベース カバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します。
- 6. ハードドライブアセンブリーを取り外します。

手順

1. ハードドライブアセンブリーからインターポーザーを外します。


ハードドライブブラケットをハードドライブに固定している4本のネジ(M3x3)を取り外します[1]。
ハードドライブプラケットを持ち上げて、ハードドライブから取り外します[2]。



ハードドライブの取り付け

- 1. ハード ドライブブラケットのネジ穴をハード ドライブのネジ穴に合わせます [1]。
- 2. ハードドライブブラケットをハード ドライブに固定する4本のネジ(M3x3)を取り付けます [2]。



3. インターポーザーをハードドライブアセンブリーに接続します。



次の手順

- 1. ハードドライブアセンブリーを取り付けます。
- 2. バッテリ ケーブルを接続します。
- 3. ベースカバーを取り付けます。
- 4. 光学ドライブを取り付けます。
- 5. microSD カードを取り付けます。
- 6. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

システムファン

システム ファンの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。

4. ベースカバーを取り外します。

5. バッテリ ケーブルを外します

手順

1. ODD ケーブル [1]、モニター ケーブル [2]、システム ファン ケーブル [3] をシステム基板から取り外します。



2. モニターケーブルをファンの配線ガイドから外します [1]。



3. ファンをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している3本のネジ(M2x5)を外し、システム ファンを持ち上げてシ ステムから取り外します。



システム ファンの取り付け

手順

1. ファンのネジ穴をパームレストとキーボード基板アセンブリーのネジ穴に合わせます [1]。

2. ファンをパームレストとキーボード基板アセンブリーに固定する3本の(M2.5x5)ネジを取り付けます[2]。



3. モニターケーブルをファンの配線ガイドに沿って配線します[1]。



4. ファン ケーブル、モニター ケーブル、ODD ケーブルをシステム基板に接続します [1、2、3]。



- 1. バッテリ ケーブルを接続します。
- 2. ベースカバーを取り付けます。
- 3. 光学ドライブを取り付けます。
- **4.** microSD カードを取り付けます。
- 5.「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ヒートシンク

ヒートシンクの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. SD カードを取り外します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーを取り外します。

手順

1. ヒートシンクをシステム基板に固定している4本の拘束ネジを緩めます[1]。

(〕 メモ:ヒートシンク上に示されている番号順 [1、2、3、4] にネジを緩めます。

- 2. ヒートシンクをシステム基板に固定している3本のネジ(M2x3)を外します[2]。
- 3. ヒートシンクを持ち上げて、システム基板から取り外します [3]。



ヒートシンクの取り付け

- 1. ヒートシンクをシステム基板にセットし、ヒートシンクのネジ穴をシステム基板のネジ穴に合わせます[1]。
- 2. ヒートシンクをシステム基板に固定する3本のネジ(M2x3)を取り付けます[2]。
- 3. ヒートシンク上に示されている番号順[1、2、3、4]にネジを締めます。[3]。



- 1. バッテリーを取り付けます。
- 2. ベースカバーを取り付けます。
- 3. 光学ドライブを取り付けます。
- 4. SD カードを取り付けます。
- 5.「コンピュータ内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

VGA ケーブル

VGA ケーブルの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. microSD カードを取り外します。
- 3. 光学ドライブを取り外します
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーを取り外します。
- 6. M.2 2280 SSD を取り外します
- 7. コイン型電池を取り外します
- 8. ハードドライブアセンブリーを取り外します
- 9. WLAN を取り外します
- 10. メモリーモジュールを取り外します
- 11. システム ファンを取り外します
- 12. ヒートシンクを取り外します
- 13. ディスプレイ アセンブリーを取り外します
- 14. システム基板を取り外します

手順

VGA ケーブルを外し、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します [1]。



VGA ケーブルの取り付け

手順

VGA ケーブルを接続し、パームレストとキーボード アセンブリーに貼り付けます [1]。



スピーカー

スピーカーの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. SD メモリ カードを取り外します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します

- 1. スピーカーケーブルをシステム基板から外します[1]。
- 2. パームレストとキーボード アセンブリーの配線ガイドからスピーカー ケーブルの配線を外します [2]。
- 3. スピーカーをケーブルと一緒に持ち上げて、パームレストとキーボードアセンブリーから取り外します[3]。



スピーカーの取り付け

このタスクについて

() メモ:スピーカーを取り外す際にゴム製グロメットが押し出された場合は、スピーカーの取り付け前に押し戻します。

- 位置合わせポストとゴム製グロメットを使用して、スピーカーをパームレストとキーボード アセンブリーのスロットにセットします [1]。
- 2. スピーカー ケーブルをパームレストとキーボード アセンブリーの配線ガイドに沿って配線します [2]。
- 3. システム基板にスピーカーケーブルを接続します[3]。



- 1. バッテリ ケーブルを接続します。
- 2. ベース カバーを取り付けます。
- 3. 光学ドライブを取り付けます。
- 4. SD メモリ カードを取り付けます。
- 5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

IO ボード

IO ボードの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. SD メモリ カードを取り外します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します
- 6. ハードドライブアセンブリーを取り外します。

- 1. VGA ケーブルを I/O ボードから外します [1]。
- 2. ラッチを開き、I/Oボードケーブルをシステム基板から外します [2]。



I/O ボードをパームレストとキーボード アセンブリーに固定しているネジ(M2x4)を外します [1]。
I/O ボードをケーブルと一緒に持ち上げて、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します [2]。



IO ボードの取り付け

手順

1. 位置合わせポストを使用して、I/O ボードをパームレストとキーボード アセンブリーにセットします [1]。

2. I/O ボードをパームレストとキーボード アセンブリーに固定するネジ(M2x4)を取り付けます [2]。



- **3.** VGA ケーブルを I/O ボードに接続します [1]。
- 4. I/O ボード ケーブルをシステム基板に接続し、ラッチを閉じてケーブルを固定します [2]。



- 1. ハードドライブアセンブリーを取り付けます。
- 2. バッテリ ケーブルを接続します。
- 3. ベースカバーを取り付けます。
- 4. SD メモリ カードを取り付けます。
- 5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

タッチパッド

タッチパッド アセンブリーの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. SD メモリ カードを取り外します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します

- 1. ラッチを開いて、ハード ドライブ ケーブルとタッチパッド ケーブルをシステム基板から外します [1、2]。
- 2. タッチパッドをパームレストとキーボード アセンブリーに固定しているテープをはがします [3]。



タッチパッド ブラケットをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している2本のネジ(M2x2)を外します[1]。
タッチパッド ブラケットを持ち上げて、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します[2]。



5. タッチパッドをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している4本のネジ(M2x2)を外します[1]。
6. タッチパッドを持ち上げて、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します[2]。



タッチパッド アセンブリーの取り付け

このタスクについて

 メモ:タッチパッドがパームレストとキーボードアセンブリで利用可能なガイドと揃っていて、タッチパッドの両側のギャップ が等しいことを確認します。

- 1. タッチパッドをパームレストとキーボード アセンブリーのスロットに差し込みます [1]。
- 2. タッチパッドをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する4本のネジ(M2x2)を取り付けます [2]。



- 3. タッチバッド ブラケットをパームレストとキーボード アセンブリーのスロットに差し込みます [1]。
- 4. タッチパッド ブラケットをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する 2本のネジ (M2x2)を取り付けます [2]。



- 5. タッチパッドをパームレストとキーボード アセンブリーに固定するテープを貼り付けます [1]。
- 6. ハード ドライブ ケーブルとタッチ パッド ケーブルをシステム基板のコネクタに差し込み、ラッチを閉じてケーブルを固定します [2、3]。



- 1. バッテリ ケーブルを接続します。
- 2. ベースカバーを取り付けます。
- 3. 光学ドライブを取り付けます。
- 4. microSD カードを取り付けます。
- 5. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ディスプレイアセンブリ

ディスプレイ アセンブリーの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します
- 6. WLAN を取り外します。

- 1. ラッチを開き、光学ドライブケーブルとモニターケーブルをシステム基板から外します [1、2]。
- 2. ワイヤレス アンテナを固定しているテープをシステム基板からはがします [3]。
- 3. パームレストとキーボード アセンブリーの配線ガイドからモニター ケーブルの配線を外します [4]。



- 4. 左右のヒンジをシステム基板とパームレストおよびキーボード アセンブリーに固定している5本の(M2.5x5)ネジを取り外します[1]。
- 5. パームレストとキーボード アセンブリーを傾けて持ち上げます [2]。



6. ヒンジを持ち上げてパームレストとキーボード アセンブリーをディスプレイ アセンブリーから取り外します [1、2]。



7. 前述のすべての手順を実行すると、ディスプレイ アセンブリーが残ります。



ディスプレイアセンブリの取り付け

手順

パームレストとキーボード アセンブリーをディスプレイ アセンブリーのヒンジの下に合わせてセットします [1]。
ヒンジを、システム基板、およびパームレストとキーボード アセンブリーに押し下げます [3]。
ヒンジを、システム基板、およびパームレストとキーボード アセンブリーに押し下げます [3]。



4. 左右のヒンジをシステム基板、パームレストとキーボードアセンブリーに固定する5本の(M2.5x5)ネジを取り付けます[1]。



- 5. モニターケーブルをファンおよびパームレストとキーボードアセンブリーの配線ガイドに沿って配線します[1]。
- 6. アンテナ ケーブルをシステム基板に貼り付けます [2]。
- 7. モニターケーブルと光学ドライブケーブルをシステム基板のコネクタに接続します[3、4]。



- **1.** WLAN を取り付けます。
- 2. バッテリケーブルを接続します。
- 3. ベース カバーを取り付けます。
- 4. 光学ドライブを取り付けます。
- 5. microSD カードを取り付けます。
- 6.「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

電源ボタンボード

電源ボタン基板の取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します
- 6. WLAN を取り外します。
- 7. システム ファンを取り外します。
- 8. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。

- 1. ラッチを開いて、電源ボタンボードケーブルをシステムから外します[1]。
- 2. 導電性テープを電源ボタンボードからはがします [2]。
- 3. 電源ボタン ボードをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している1本のネジ(M2x2)を外します [3]。
- 4. 電源ボタン ボードをケーブルとともに持ち上げて、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します [4]。



電源ボタン基板の取り付け

手順

- 1. 電源ボタン ボードをパームレストとキーボード アセンブリーのスロットに差し込みます [1]。
- 2. 電源ボタン ボードをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する1本のネジ(M2x2)を取り付けます [2]。
- 3. 導電性テープを電源ボタン ボードに貼り付けます [3]。
- 4. 電源ボタン ケーブルをシステム基板に差し込み、ラッチを閉じてケーブルを固定します [4]。



次の手順

- 1. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- 2. システムファンを取り付けます
- **3.** WLAN を取り付けます
- 4. バッテリ ケーブルを接続します。
- 5. ベースカバーを取り付けます。
- 6. 光学ドライブを取り付けます。
- 7. microSD カードを取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

電源ボタン

電源ボタンの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。

- 5. バッテリ ケーブルを外します
- 6. WLAN を取り外します。
- 7. システムファンを取り外します。
- 8. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。
- 9. 電源ボタンボードを取り外します。

電源ボタンの取り付け

次の手順

- 1. 電源ボタン ボードを取り付けます。
- 2. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- 3. システムファンを取り付けます。
- **4.** WLAN を取り付けます
- 5. バッテリケーブルを接続します。
- 6. ベース カバーを取り付けます。
- 7. 光学ドライブを取り付けます。
- 8. microSD カードを取り付けます。
- 9.「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

システム基板

システム基板の取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します
- 6. WLAN を取り外します。
- 7. メモリーモジュールを取り外します
- 8. システムファンを取り外します。
- 9. ヒートシンクを取り外します。
- 10. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。

手順

1. 電源アダプタ ポート ケーブル光学ドライブ ケーブルとスピーカー ケーブルをシステム基板から外します [1、2、3]。



2. 光学ドライブコネクタをシステム基板に固定している1本のネジ(M2x2)を外します[1]。
3. 光学ドライブコネクタを持ち上げます[2]。



- 4. システム基板から以下のケーブルを外します。
 - a) 電源ボタン ボード ケーブル [1]。
 - b) 指紋ボード ケーブル [2]。
 - c) IO ボード ケーブル [3]₀
 - d) ハード ドライブ ケーブル [4]。

e) タッチパッド ケーブル [5]。

f) キーボード ケーブル [6]。



- 5. システム基板をパームレストとキーボード アセンブリーに固定している1本のネジ(M2x4)を外します [1]。
- 6. パームレストとキーボード アセンブリーからシステム基板を持ち上げて裏返します [2]。



7. VGA ドーターボード ケーブルをシステム基板から外します [1]。

8. システム基板を持ち上げてパームレストとキーボードアセンブリーから取り外します [2]。



システム基板の取り付け

- 1. システム基板をパームレストとキーボード アセンブリー上に置きます [1]。
- 2. VGA ドーターボード ケーブルをシステム基板に接続します [2]。
- 3. パームレストとキーボード アセンブリー上でシステム基板を裏返します [3]。



- 4. システム基板のネジ穴をパームレストとキーボード アセンブリーのネジ穴に合わせます。
- 5. システム基板をパームレストとキーボード アセンブリーに固定する1本のネジ(M2x4)を取り付けます [1]。



6. 光学ドライブコネクタをセットし、コネクタをシステム基板に固定する1本のネジ(M2x2)を取り付けます[1、2]。



- 7. 以下のケーブルをシステム基板に接続します。
 - a) 電源ボタン ボード ケーブル [1]。
 - b) 指紋ボード ケーブル [2]。
 - c) IO ボード ケーブル [3]。
 - d) ハード ドライブ ケーブル [4]。
 - e) タッチパッド ケーブル [5]。
 - f) キーボード ケーブル [6]。



8. 電源アダプタ ポート ケーブル、光学ドライブ ケーブルとスピーカー ケーブルをシステム基板に接続します [1、2、3]。



次の手順

- 1. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- 2. ヒートシンクを取り付けます
- 3. システム ファンを取り付けます。
- 4. メモリーモジュールを取り付けます
- 5. SSD を取り付けます
- 6. WLAN を取り付けます。
- 7. バッテリ ケーブルを接続します。
- 8. ベース カバーを取り付けます。
- 9. 光学ドライブを取り付けます。
- 10. microSD カードを取り付けます。
- 11.「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

指紋認証リーダー内蔵の電源ボタン アセンブリー

指紋認証リーダー内蔵電源ボタンの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います
- 2. microSD カードを取り外します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリーを取り外します。
- 6. WLAN を取り外します
- 7. SSD を取り外します
- 8. システムファンを取り外します
- 9. ヒートシンクを取り外します

10. ディスプレイ アセンブリーを取り外します

- 11. 電源ボタン ボードを取り外します
- 12. システム基板を取り外します

手順

- 1. 電源ボタンをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している1本のネジ(M2x2)を外します [1]。
- 2. 指紋認証リーダー内蔵電源ボタンボードを持ち上げて、パームレストとキーボードアセンブリーから取り外します[2]。
- 3. 指紋認証リーダー ケーブルをパームレストとキーボード アセンブリーからはがします。



指紋認証リーダー内蔵電源ボタンの取り付け

- 1. 指紋認証リーダー ケーブルをパームレストとキーボード アセンブリーに貼り付けます。
- 2. 位置合わせポストを使用して、電源ボタンをパームレストとキーボードアセンブリーに合わせてセットします[1]。
- 3. システム基板をパームレストとキーボード アセンブリーに固定する1本のネジ(M2x2)を取り付けます [2]。



- 1. システム基板を取り付けます。
- 2. 電源ボタンボードを取り付けます。
- 3. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- 4. ヒートシンクを取り付けます。
- 5. システム ファンを取り付けます。
- 6. SSD を取り付けます
- 7. WLAN を取り付けます。
- 8. バッテリーを取り付けます。
- 9. ベースカバーを取り付けます。
- 10. 光学ドライブを取り付けます
- 11. microSD カードを取り付けます。
- 12.「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

電源アダプタポート

電源アダプタ ポートの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します
- 6. WLAN を取り外します。
- 7. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。
- 8. 電源ボタンボードを取り外します。

手順

- 1. 電源アダプタ ケーブルをシステム基板から取り外します [1、2]。
- 2. 電源アダプタ ポートをパームレストとキーボード アセンブリーに固定している1本のネジ(M2x3)を外します[3]。
- 3. 電源アダプタ ポートをケーブルとともに持ち上げて、パームレストとキーボード アセンブリーから取り外します [4]。



電源アダプタ ポートの取り付け

- 1. 電源アダプタ ポートをパームレストとキーボード アセンブリーのスロットに差し込みます [1]。
- 2. 電源アダプタ ポートをパームレストとキーボード アセンブリーに固定する1本のネジ(M2x3)を取り付けます [2]。
- 3. 電源アダプタ ケーブルを配線チャネルに沿って配線します [3]。
- 4. 電源アダプタ ケーブルをシステム基板に接続します [4]。



- 1. システム基板を取り付けます。
- 2. 電源ボタン ボードを取り付けます。
- 3. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- 4. SSD カードを取り付けます。
- 5. WLAN カードを取り付けます。
- 6. バッテリ ケーブルを接続します。
- 7. ベース カバーを取り付けます。
- 8. 光学ドライブを取り付けます。
- 9. SD カードを取り付けます
- 10.「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

ディスプレイベゼル

ディスプレイ ベゼルの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します
- 6. WLAN を取り外します。
- 7. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。

- 1. ディスプレイ ベゼルの内側の上面を持ち上げます [1]。
- 2. さらにディスプレイ ベゼルの内側の左右の端を持ち上げます [2]。
3. ディスプレイ ベゼル底部の内側の端を持ち上げ、ディスプレイ アセンブリーからベゼルを持ち上げます [3]。



ディスプレイ ベゼルの取り付け

手順

ディスプレイ ベゼルをディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーに合わせて所定の位置にゆっくりとはめ込みます [1]。



- 1. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- 2. ハードドライブアセンブリーを取り付けます。
- 3. WLAN カードを取り付けます。
- 4. バッテリケーブルを接続します。
- 5. ベース カバーを取り付けます。
- 6. 光学ドライブを取り付けます。
- 7. SD カードを取り付けます
- 8.「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います。

カメラ

カメラの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します
- 6. WLAN を取り外します。
- 7. システムファンを取り外します。
- 8. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。
- 9. ディスプレイ ベゼルを取り外します

- 1. プラスチック スクライブを使用して、カメラをディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーから慎重に持ち上げます [1]。
- 2. カメラ モジュールからカメラ ケーブルを外します [2]。
- 3. カメラ モジュールを持ち上げて、ディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーから取り外します [3]。



カメラの取り付け

- 1. カメラ ケーブルをカメラ モジュールに接続します [1]。
- 2. 位置合わせポストを使用して、カメラ モジュールをディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーに取り付けます [2]。
- 3. カメラ ケーブルを配線チャネルを通して配線します [3]。



- 1. ディスプレイ ベゼルを取り付けます。
- 2. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- 3. WLAN を取り付けます。
- 4. バッテリ ケーブルを接続します。
- 5. ベース カバーを取り付けます。
- 6. 光学ドライブを取り付けます。
- **7.** microSD カードを取り付けます。
- 8. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ディスプレイパネル

モニター パネルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します
- 6. WLAN を取り外します。
- 7. システムファンを取り外します。
- 8. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。
- 9. ディスプレイ ベゼルを取り外します

手順

モニターパネルをディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリーに固定している4本のネジ(M2x2)を取り外します[1]。
 ディスプレイパネルを持ち上げて裏返します[2]。



- **3.** モニターケーブルをモニター パネルの背面に固定しているテープをはがします [1]。
- 4. ラッチを持ち上げ、モニターケーブルをモニターパネルケーブルコネクタから外します [2]。
- 5. モニター パネルを持ち上げて、ディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーから取り外します [3]。



モニター パネルの取り付け

- 1. モニターパネルを平らできれいな平面に置きます[1]。
- 2. モニターケーブルをモニターパネルの背面のコネクタに接続し、ラッチを閉じてケーブルを固定します [2]。
- **3.** モニターケーブルをモニターパネルの背面に固定するテープを貼り付けます [3]。
- 4. モニターパネルを裏返して、ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリーにセットします[4]。



- 5. モニター パネルのネジ穴をディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーのネジ穴に合わせます。
- 6. モニターパネルをディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリーに固定する4本のネジ(M2x2)を取り付けます[1]。



- 1. ディスプレイ ベゼルを取り付けます。
- 2. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- 3. WLAN を取り付けます。
- 4. バッテリ ケーブルを接続します。
- 5. ベース カバーを取り付けます。
- 6. 光学ドライブを取り付けます。
- **7.** microSD カードを取り付けます。
- 8.「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ディスプレイヒンジ

ディスプレイ ヒンジの取り外し

前提条件

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します
- 6. WLAN を取り外します。
- 7. システム ファンを取り外します。
- 8. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。
- 9. ディスプレイ ベゼルを取り外します
- 10. モニターパネルを取り外します

- ヒンジをディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーに固定している8本のネジ(M2.5x2.5)と2本のネジ(M2x2)を取り外します[1、2]。
- 2. ヒンジとブラケットを持ち上げて、ディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーから取り外します [3]。



ディスプレイ ヒンジの取り付け

- 1. ヒンジとブラケットのネジ穴をディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーのネジ穴に合わせます [1]。
- 2. ヒンジをディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーに固定している2本のネジ(M2x2)と8本のネジ(M2.5x2.5)を取り付けます [2、3]。



- 1. モニターパネルを取り付けます。
- 2. ディスプレイ ベゼルを取り付けます。
- 3. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- **4.** WLAN を取り付けます。
- 5. バッテリ ケーブルを接続します。
- 6. ベースカバーを取り付けます。
- 7. 光学ドライブを取り付けます。
- 8. microSD カードを取り付けます。
- 9. 「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ディスプレイケーブル

モニター ケーブルの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します
- 6. WLAN を取り外します。
- 7. システムファンを取り外します。
- 8. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。
- 9. ディスプレイ ベゼルを取り外します

10. モニター パネルを取り外します

11. ディスプレイ ヒンジを取り外します。

手順

- 1. カメラモジュールからカメラケーブルを外します[1]。
- 2. カメラ ケーブルを固定している粘着テープをはがします [2]。
- 3. カメラ ケーブルとモニター ケーブルを持ち上げて、ディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーから取り外します [3]。



モニター ケーブルの取り付け

- 1. モニターケーブルとカメラ ケーブルをディスプレイ背面カバーとアンテナ アセンブリーにセットします [1]。
- 2. カメラ ケーブルを固定する粘着テープを貼ります [2]。
- 3. モニターケーブルとカメラケーブルをディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリーの配線ガイドに沿って配線します[3]。



- 1. カメラを取り付けます。
- 2. ディスプレイ ヒンジを取り付けます。
- 3. モニターパネルを取り付けます。
- 4. ディスプレイ ベゼルを取り付けます。
- 5. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- 6. WLAN を取り付けます。
- 7. バッテリ ケーブルを接続します。
- 8. ベースカバーを取り付けます。
- 9. 光学ドライブを取り付けます。
- **10.** microSD カードを取り付けます。
- 11.「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

ディスプレイ背面カバーとアンテナアセンブリ

ディスプレイ背面カバーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。
- 3. 光学ドライブを取り外します。
- 4. ベースカバーを取り外します。
- 5. バッテリ ケーブルを外します
- 6. WLAN を取り外します。
- 7. システムファンを取り外します。
- 8. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。

ディスプレイ ベゼルを取り外します
 モニターパネルを取り外します

11. カメラを取り外します

12. モニターケーブルを取り外します

このタスクについて

前述の手順をすべて実行すると、ディスプレイ背面カバーが残ります。



ディスプレイ背面カバーの取り付け

このタスクについて

ディスプレイ背面カバーを清潔で平らな場所に置きます。



次の手順

- 1. モニターケーブルを取り付けます。
- 2. カメラを取り付けます。
- 3. ディスプレイ ヒンジを取り付けます。
- 4. モニターパネルを取り付けます。
- 5. ディスプレイ ベゼルを取り付けます。
- 6. ディスプレイ アセンブリーを取り付けます。
- 7. WLAN を取り付けます。
- 8. バッテリ ケーブルを接続します。
- 9. ベースカバーを取り付けます。
- 10. 光学ドライブを取り付けます。
- **11.** microSD カードを取り付けます。
- 12.「コンピューター内部の作業を終えた後に」の手順に従います

パームレストとキーボードアセンブリ

パームレストとキーボード アセンブリーの取り外し

- 1. 「コンピューター内部の作業を始める前に」の手順に従います。
- 2. microSD カードを取り出します。

- 3. 光学ドライブを取り外します。 4. ベースカバーを取り外します。 5. バッテリ ケーブルを外します 6. メモリーモジュールを取り外します 7. WLAN を取り外します。 8. スピーカーを取り外します。 9. コイン型電池を取り外します。 10. ハードドライブアセンブリーを取り外します。 11. システムファンを取り外します。 12. ヒートシンクを取り外します。 13. VGA ケーブルを取り外します。 14. ディスプレイ アセンブリーを取り外します。 15. 電源ボタン ボードを取り外します。 16. 電源ボタンを取り外します。 17. 指紋認証リーダー内蔵電源ボタンを取り外します。 18. ディスプレイ ベゼルを取り外します 19. モニターパネルを取り外します 20. ディスプレイ ヒンジを取り外します。
- 21. システム基板を取り外します。

このタスクについて

前述の手順を実行すると、パームレストとキーボード アセンブリーが残ります。



ePSA(強化された起動前システムアセスメント)診断

このタスクについて

ePSA 診断(システム診断とも呼ばれる)ではハードウェアの完全なチェックを実行します。ePSA は BIOS に組み込まれており、 BIOS によって内部で起動します。組み込み型システム診断プログラムには、特定のデバイスまたはデバイス グループ用の一連の オプションが用意されており、以下の処理が可能です。

- ・ テストを自動的に、または対話モードで実行
- ・ テストの繰り返し
- ・ テスト結果の表示または保存
- ・ 詳細なテストで追加のテストオプションを実行し、障害の発生したデバイスに関する詳しい情報を得る
- ・ テストが問題なく終了したかどうかを知らせるステータスメッセージを表示
- ・ テスト中に発生した問題を通知するエラーメッセージを表示

 メモ:特定のデバイスについては、ユーザーによる操作が必要なテストもあります。診断テストを実行する際は、コンピュー ター端末の前に必ずいるようにしてください。

ePSA 診断の実行

手順

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. コンピュータが起動し、Dellのロゴが表示されたら <F12> キーを押します。
- 3. 起動メニュー画面で、診断オプションを選択します。
- 左下隅にある矢印をクリックします。 診断のトップページが表示されます。
- 5. 右上隅にある矢印をクリックして、ページのリストに移動します。 検知されたアイテムが一覧表示されます。
- 6. 特定のデバイスで診断テストを実行するには、<Esc>を押してはいをクリックし、診断テストを中止します。
- 7. 左のパネルからデバイスを選択し、テストの実行をクリックします。
- 問題がある場合、エラーコードが表示されます。
 エラーコードと検証番号をメモしてデルに連絡してください。

システム診断ライト

バッテリーステータスライト

電源およびバッテリー充電ステータスを示します。

- 白色 電源アダプタが接続され、バッテリーの充電量は 5%以上です。
- 橙色 コンピュータがバッテリーで動作しており、バッテリーの充電量は 5% 未満です。

消灯

- 電源アダプタが接続されバッテリーがフル充電されています。
- コンピュータがバッテリーで動作しており、バッテリーの充電量が5%以上です。
- ・ コンピュータがスリープ状態、休止状態、または電源オフです。

電源およびバッテリーステータスライトが障害を示すビープコードと合わせて橙色に点滅します。

例えば、電源およびバッテリーステータスライトが、橙色に2回点滅して停止し、次に白色に3回点滅して停止します。この2,3 のパターンは、コンピュータの電源が切れるまで続き、メモリまたは RAM が検出されないことを示しています。

次の表には、さまざまな電源およびバッテリーステータスライトのパターンと関連する問題が記載されています。

表 4. LED コード

診断ライト コード	問題の内容
2,1	プロセッサの不具合
2,2	システム基板:BIOS または ROM(読み取り専用メモリ)の障害です
2,3	メモリまたは RAM(ランダム アクセス メモリ)が検出されません
2,4	メモリまたは RAM(ランダム アクセス メモリ)の障害です
2,5	無効なメモリが取り付けられています
2,6	システム基板またはチップセットのエラーです
2,7	ディスプレイの障害です
2,8	LCD 母線の障害です。システム基板の取り付け
3,1	コイン型電池の障害です
3,2	PCI、ビデオカード/チップの障害です
3,3	リカバリイメージが見つかりません
3,4	検出されたリカバリイメージは無効です
3,5	母線の障害です
3,6	システム BIOS のフラッシュが不完全です
3,7	ME(Management Engine)のエラーです

カメラステータスライト:カメラが使用されているかどうかを示します。

・ 白色 — カメラが使用中です。

・ 消灯 — カメラは使用されていません。

キャップスロックステータスライト:キャプスロックが有効か、それとも無効かを示します。

- ・ 白色 キャップスロックが有効です。
- ・ 消灯 キャップスロックが無効です。

BIOS のフラッシュ(USB キー)

手順

- 1. BIOS のフラッシュ」の手順1から7に従って、最新の BIOS セットアップ プログラム ファイルをダウンロードします。
- 2. 起動可能な USB ドライブを作成します。詳細については、www.dell.com/support でナレッジベース記事 SLN143196 を参照して ください。
- 3. BIOS セットアップ プログラム ファイルを起動可能な USB ドライブにコピーします。
- 4. 起動可能な USB ドライブを BIOS のアップデートを必要とするコンピューターに接続します。
- 5. コンピュータを再起動し、デルのロゴが画面に表示されたら F12 を押します。
- 6. 1回限りの起動メニューから USB ドライブを起動します。
- 7. BIOS セットアップ プログラムのファイル名を入力し、Enter を押します。
- 8. BIOS アップデート ユーティリティが表示されます。画面の指示に従って、BIOS のアップデートを完了します。

BIOS のフラッシュ

このタスクについて

更新がある場合やシステム基板を取り付けるときに BIOS のフラッシュ(更新)を行う必要があります。

次の手順に従って、BIOS のフラッシュを行います。

手順

- 1. コンピュータの電源を入れます。
- 2. www.dell.com/support にアクセスします。
- Product Support (製品サポート)をクリックし、お使いのコンピュータのサービスタグを入力して、Submit (送信)をクリックします。
- () メモ: サービスタグがない場合は、自動検出機能を使用するか、お使いのコンピュータのモデルを手動で参照してください。
- 4. Drivers & downloads (ドライバとダウンロード) > Find it myself (自分で検索) をクリックします。
- 5. お使いのコンピュータにインストールされているオペレーティングシステムを選択します。
- 6. ページを下にスクロールして、 BIOS を展開します。
- 7. Download (ダウンロード) をクリックして、お使いのコンピュータの BIOS の最新バージョンをダウンロードします。
- 8. ダウンロードが完了したら、BIOS アップデートファイルを保存したフォルダに移動します。
- 9. BIOS アップデートファイルのアイコンをダブルクリックし、画面に表示される指示に従います。

バックアップ メディアと回復オプション

Windows で発生する可能性がある問題のトラブルシューティングと修正のために、リカバリドライブを作成することが推奨されています。デルでは、Dell PC の Windows オペレーティング システムをリカバリするために、複数のオプションを用意しています。 詳細に関しては「デルの Windows バックアップ メディアおよびリカバリ オプション」を参照してください。

Wi-Fi 電源の入れ直し

このタスクについて

お使いのコンピューターが Wi-Fi 接続の問題が原因でインターネットにアクセスできない場合は、Wi-Fi 電源の入れ直し手順を実施 することができます。次に、Wi-Fi 電源の入れ直しの実施方法についての手順を示します。

メモ:一部の ISP (インターネット サービス プロバイダ) はモデム/ルータ コンボ デバイスを提供しています。

手順

- 1. コンピュータの電源を切ります。
- 2. モデムの電源を切ります。
- 3. ワイヤレス ルータの電源を切ります。
- **4.** 30 秒待ちます。
- 5. ワイヤレス ルータの電源を入れます。
- 6. モデムの電源を入れます。
- 7. コンピュータの電源を入れます。

待機電力の放出

このタスクについて

待機電力とは、コンピュータの電源をオフにしてバッテリを取り外した後もコンピュータに残っている余分な静電気のことを指し ます。次の手順は、待機電力の放出方法を説明したものです。

- 1. コンピュータの電源を切ります。
- 2. 電源アダプタをコンピュータから外します。
- 3. 電源ボタンを 15 秒間長押しして、待機電力を逃がします。
- 4. 電源アダプタをコンピュータに接続します。
- 5. コンピュータの電源を入れます。





トピック:

デルへのお問い合わせ

デルへのお問い合わせ

前提条件

 メモ:お使いのコンピュータがインターネットに接続されていない場合は、購入時の納品書、出荷伝票、請求書、またはデルの 製品カタログで連絡先をご確認ください。

このタスクについて

デルでは、オンラインまたは電話によるサポートとサービスのオプションを複数提供しています。サポートやサービスの提供状況は 国や製品ごとに異なり、国 / 地域によってはご利用いただけないサービスもございます。デルのセールス、テクニカルサポート、 またはカスタマーサービスへは、次の手順でお問い合わせいただけます。

- 1. Dell.com/support にアクセスします。
- 2. サポートカテゴリを選択します。
- 3. ページの下部にある国/地域の選択ドロップダウンリストで、お住まいの国または地域を確認します。
- 4. 必要なサービスまたはサポートのリンクを選択します。